



2026 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 住友ベークライト株式会社
代表者名 代表取締役社長 鍛冶屋 伸一
(コード番号 4203 東証プライム市場)
問合せ先 総務本部コーポレート・コミュニ
ケーション部長 植田 毅
(TEL 03-5462-4165)

(開示事項の経過) 京セラ株式会社のケミカル事業の一部を吸収分割により
承継する新設会社の株式取得(子会社化)完了に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 22 日付「京セラ株式会社のケミカル事業の一部を吸収分割により
承継する新設会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」にて公表いたしました、京セ
ラ株式会社が営むケミカル事業の一部を譲り受けることを目的とした、同社が新たに設立
し、当該事業を吸収分割により承継する会社の全株式の取得および子会社化について、本日
完了いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動する子会社の概要

2026 年 1 月 22 日付で公表した内容からの変更箇所には、下線を付しております。

(1) 名 称	<u>住友ベークライトケミカルソリューション株式会社</u>
(2) 所 在 地	<u>東京都品川区東品川二丁目 5 番 8 号</u>
(3) 代表者の役職・氏名	<u>代表取締役社長 森 健</u>
(4) 事 業 内 容	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体用ボンディ ングペースト、工業用樹脂等の製造および販売
(5) 資 本 金	<u>2 億円</u>
(6) 設 立 年 月 日	<u>2026 年 7 月 9 日</u>

2. 今後の見通し

本件が 2027 年 3 月期の連結業績に与える影響は、本日付の「連結業績予想の修正、剰
余金の配当(中間配当)および配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました修
正後の連結業績予想に織り込んでおります。

以上